PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-015787

(43) Date of publication of application: 19.01.2001

(51)Int.Cl.

H01L 31/04 H01L 21/203 H01L 21/205

(21)Application number : 2000-109804

(71)Applicant: ASAHI GLASS CO LTD

(22)Date of filing:

11.04.2000

(72)Inventor: MITSUI AKIRA

SATO KAZUO

(30)Priority

Priority number: 11120525

Priority date : 27.04.1999

Priority country: JP

(54) SUBSTRATE WITH TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM, MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND SOLAR BATTERY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture a substrate with a transparent conductive film, having an uneven surface structure that can be manufactured using a sputtering method and is rich in productivity by laminating a zinc-oxide system transparent conductive film which is in contact with a titanium oxide film formed on a substrate.

SOLUTION: A titanium oxide film is nearly a flat film without special, large uneven structures. The titanium oxide film affects the crystal growth of the zinc-oxide system transparent conductive film laminated on it, hence crystal growth is accelerated, and a zinc oxide crystal of large crystal grains is grown. The surface of the zinc-oxide system transparent conductive film becomes uneven due to the crystal grains. The crystal is orientated nearly vertical with respect to the substrate surface, and the crystal orientation is aligned, thus obtaining a recess and projection in nearly aligned shape. The zinc-oxide system transparent conductive film has roof-shaped uneven shape and is suited for the surface electrode of a solar battery and has high optical confinement effect. As a result, reliability of a solar cell using the substrate with the zinc-oxide system transparent conductive film is improved.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開發号 特開2001-15787

(P2001-15787A)

(43)公開日 平成13年1月19日(2001.1.19)

(51) Int.CL?	織別記号	F I		ラーマコード(参考)
H01L 31/04		HOIL	31/04	М
21/203	1		21/203	S
21/205			21/205	

審査請求 未請求 菌求項の数3 OL (全 4 頁)

•			
(21)出顯番号	特輯2000-109804(P2000-109804)	(71)出廢人	000000014 旭硝子株式会社
(22)出版日	平成12年4月11日(2000.4.11)		東京都千代田区有梁町一丁目12番1号
		(72)発明者	光井 彩
(31)優先機主張番号	特額平11-120525		神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地
(32)優先日	平成11年4月27日(1999.4.27)		旭硝子株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72) 発明者	佐藤一夫
•			神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭洲子株式会社内
	•		

(54) 【発明の名称】 透明導電膜付き基体、その製造方法および太陽電池

(57)【要約】

【課題】スパッタ法により高速で成職でき生産性に富 む 表面凹凸構造を有する透明導電機付き基体とその製 造方法および該透明導電膜付き基体を用いてなる太陽電 池の提供。

【解決手段】基体上に形成された酸化チタンを主成分と する膜に接して酸化亜鉛を主成分とする透明導電膜を請 層する透明導電膜付き基体とその製造方法および該透明 導電膜付き基体を用いた太陽電池。

(2)

【特許請求の範囲】

【請求項1】墓体上に形成された酸化チタンを主成分と する膜の上に接して酸化亜鉛を主成分とする透明導電膜 を積層する透明導電膜付き基体の製造方法。

【調求項2】墓体上に形成された酸化チタンを主成分と する膜の上に接して酸化亜鉛を主成分とする透明導電膜 が積層された透明導電膜付き基体。

【請求項3】請求項2に記載の透明導電膜付き基体の酸 化亜鉛を主成分とする透明導電膜の上に、光電変換層 と、電極層とがこの順に形成された太陽電池。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は 透明導電膜付き基 体とその製造方法および太陽電池に関する。

[0002]

【従来の技術】非晶質シリコン太陽電池用透明導電膜と して、酸化スズ系の膜(例えば、FドープSnOz)ま たは酸化インジウム系の膜(例えば、SnドープIn、 O.) が実用化されている。一方、近年、安価な材料で ある酸化亜鉛系の膜が注目されている。非晶質シリコン 20 池の効率が低下する傾向にある。 太陽電池用透明導電膜は、高い透明性、高い導電性、さ らに太陽光を有効利用するための表面凹凸標準を有する ことが好ましいとされている。表面凹凸構造による光閉 じ込め効果により、太陽電池の変換効率を向上できる。 【0003】一般に、非晶質シリコン太陽電池において は、ガラス基板上の透明電極に凹凸をもたせ、光を基板 側(透明電極とは反対側)から入射する構造として、光 閉じ込め効果を発現させている。凹凸膜の形成法として は、酸化スズ系の膜では、四塩化スズ(SnCl。)や テトラメチルスズ (Sn (CH2)) を原料とし、熱C VD法やスプレー法により形成される。また、酸化亜鉛 系の膜では、ジエチル亜鉛(2n(Cz目。)」と水を 原料としたMOCVD(有機金属化学蒸着法)法が開発 されている(The Technical Digest of the 5th Interna tional Photovoltaic Science and Engineering Confer ence(1990)1032).

【①①①4】ととろで、近年の太陽電池の大面積化の要 求が高まるにつれ、大面積でも均一な膜厚や膜質が得ら れやすいことや比較的低温で成膜できることから、透明 導電膜の形成方法としてスパッタ法が注目されている。 酸化亜鉛系の膜では、スパッタガス圧を高くすることに より、凹凸膜を形成する方法が提案されている(特関平 6-57410)。しかし、この方法では、通常のスパ ッタ圧(0.06~1.4Pa)より、高いスパッタ圧 に設定する必要があるので、成膜速度が遅く、生産性が 低く、実用的でない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来技術が 有していた前途の課題を解消し、スパッタ法により高速 で成職でき生産性に言む。表面凹凸構造を有する透明導 50 チタン膜の形態としては、連続膜、不連続膜のいずれで

電膜付き基体とその製造方法および該透明導電膜付き基 体を用いてなる太陽電池の提供を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、基体上に形成 された酸化チタンを主成分とする膜(以下、単に酸化チ タン膜という) の上に接して酸化亜鉛を主成分とする透 明導電膜(以下、単に酸化亜鉛系透明導電膜という)を 満層する透明導電膜付き基体の製造方法を提供する。本 発明は、また、基体上に形成された酸化チタン膜の上に 19 接して酸化亜鉛系透明導電膜が満層された透明導電膜付 き墓体を提供する。

【①①①7】本発明における酸化亜鉛系透明導電膜は、 表面に凹凸樽道を有している。表面凹凸状態としては、 JIS B(6)1で定義される算術平均粗さR。が1 5~150mmであることが好ましい。 15mmより小 さいと光閉じ込め効果が低くなる傾向にある。また15 Onmより大きいと凹凸が組すぎて、膜上に形成される 光電変換層(例えば非晶質シリコン層)の膜厚が不均一 になる、または光電変換層が形成されない部分が生じ電

【0008】酸化亜鉛系透明導電膜としては、2n0に 別の成分(例えば、B、A1、Ga. In、Siおよび Tiからなる群から選ばれる1種以上)をドーパントと してドープした機などが挙げられる。特に、導電性の観 点から、ドーパントはGaまたはAl、特にGaである ことが好ましい。透明導電膜中のドーバントの含有割合 は、ドーパントの総置と亜鉛(2n)との台計に対する ドーパントの総量が、()。() 1~1()原子%であること が好ましい。特に、導電性の観点から、0.2~8原子 30 %. さらには(). 3~7原子%であることが好ましい。 【0009】酸化亜鉛系透明導電膜の膜厚は100~3 000nmが好ましい。100nmより薄いと、凹凸棒 造が現れにくい。また、3000mmを超えると成膜に 時間がかかり実用的でなく、さらに、膜の吸収が多くな り、光エネルギーを多く損失する。特に、膜厚は100 ~1000 nmであることが好ましい。また、酸化亜鉛 系透明導電膜の形態としては、連続膜(電子顕微鏡的に みて明らかに連続的と思われる程度の瞬厚を有する膜) であることが好ましい。

【①①10】本発明における酸化チタン膜は、変換効率 が高い太陽電池を得る観点から、吸収性でない。すなわ ち、消衰係数が()、1以下、特にほぼ()の透明膜である ことが好ましい。例えば、TIO,膜や、TIO,にわず かに別の成分(例えばSiO1、Al1O1、Fe1O1) をドープした膜などが挙げられる。酸化チタン膜の膜厚 はり、5~200mmが好ましい。0、5mmより薄い と酸化亜鉛系透明導電膜の凹凸構造が現れにくい。ま た。200 nmを超えると成膜に時間がかかり実用的で ない。特に、1~10mmであることが好ましい。酸化 6d:6%

【①①11】本発明の透明遵駕膜付き蓋体は、例えば次 のようにして作製される。ガラス基板上に、Tiターゲ ットを用いて、酸化反応性スパッタ法でTIOz膜を (). 5~2() j n m の膜厚 (膜厚は幾何学的膜厚であ り、以下も同様である)で形成し、次いで、酸化亜鉛を 主成分とする導電性の酸化物ターゲットを用いて、アル ゴンガス中でスパッタして、酸化亜鉛系透明導電膜を前 記TiO、機に接して成膜することにより作製される。 【0012】酸化チタン鰻は、酸化物ターゲット(干: 10 O, またはT ! O, . . (1 < x < 2)) を用いても成膜で きる。T : Oz ターゲットは導電性がないので高周波 (RF) スパッタに限られる。T₁O₂₃、(1<x</p> 2) ターゲットは導電性を有しているので直流(DC) スパッタまたはRFスパッタのいずれにも用い得る。T 102-x(1<x<2)ターゲットを用いてDCスパッ タで成膜する方が、Tiターゲットを用いてDCスパッ タで成膜するよりも高速で成膜できる。

【0013】酸化亜鉛を主成分とする導電性の酸化物タ Tiからなる群から選ばれる1種以上がドーパントとし てドープされた乙nOターゲットが挙げられる。ターゲ ット中のドーバントの含有割合は、ドーバントの総置と 亜鉛(2n)との合計に対するドーパントの総量が、 () 1~1()原子%であることが好ましい。導電性の 観点からは、ドーパントはGaまたはA!、特にGaで あることが好ましい。特に、導電性の観点から、0.2 ~8原子%であることが好ましい。酸化亜鉛を主成分と する導電性の酸化物ターゲットはDCスパッタまたはR Fスパッタのいずれにも用い得る。生産性の観点から は、成膜速度の大きいDCスパッタで成膜することが好

【①①14】酸化チタン膜成膜時および酸化亜鉛系透明 導電膜のスパッタ成膜時の基体の温度は、0~600℃ であることが好ましい。り℃より低いと凹凸模造ができ にくくなる。また、基体としては、ガラス基板を用いる ことが好ましく。600°Cを超えるとガラス基板が変形 したり、ガラス蟇板と酸化亜鉛系透明導電膜の熱膨張率 の違いから酸化亜鉛系透明導電膜が剥がれやすくなる。 生産性の観点からは、20°C以上であることが好まし く、また、400℃以下であることが好ましい。本発明 において用いる基体としては、ガラス基板中のアルカリ 成分の拡散を防止する膜(倒えば酸化ケイ素膜)が形成 されたガラス基板などの、表面処理された基体も用い得

【0015】また、酸化亜鉛系透明導電膜のスパッタ成 膜時のスパッタ圧は、特に限定されず、一般に安定に放 電のできる(). ()1~2Paであることが好ましい。特 に、放電の安定性および成膜速度の観点から、0.06 ~1. 4 P a であることが好ましい。

【①016】本発明は、また、前記の透明導電膜付き基 体の酸化亜鉛系透明導電膜の上に、光電変換層と、電極 層とがこの順に形成された太陽電池を提供する。光電変 換層としては非晶質シリコン層が挙げられる。非晶質シ リコン層は例えばプラズマCVD法で形成される。層の 厚さは200~800mmであることが好ましい。20 Onmより薄いと変換効率が低下する。また、800n mより厚いと成膜に時間がかかり、コスト高になり、変 換効率も低下する。

【①①17】電極層としては、金属膜、または、金属膜 〈例えばAg膜やA!膜など〉と酸化亜鉛系透明導電膜 とを積層した積層膜が挙げられる。具体的には、非晶質 シリコンの上に、酸化亜鉛系透明導電膜、金属膜の順で 形成されたものが挙げられる。電極層は例えばスパッタ 法で形成される。金属膜は50~500nmの膜厚であ ることが好ましい。50mmより小さいと反射率が低下 し変換効率が低下し、また500mmより大きいと膜応 。力が増加し剥がれやすくなる。酸化亜鉛系透明導電膜の 膜厚は5~500mmであることが好ましい。5mmよ ーゲットとしては、B、A1、Ga.In、Siおよび「20」り小さいと変換効率が低下し、また500nmより大き いと膜応力が増加し剝がれやすくなる。太陽電池として は、非晶質シリコン太陽電池、Cu-In-Se系など の化合物半導体太陽電池などが挙げられる。

[0018]

【作用】酸化チタン膜は、特に大きな凹凸横造はなくほ ぼ平坦な膜である。酸化チタン膜は、その上に接して精 層される酸化亜鉛系透明導電膜の結晶成長に影響を及ぼ し、その結果、結晶成長が促進され結晶粒の大きな酸化 **亜鉛結晶が成長する。前記結晶粒に起因して酸化亜鉛系** 透明導電膜の表面が凹凸形状となる。結晶は、基体面に 対してほぼ垂直方向に配向しており、結晶方位が揃って いるので、ほぼ形状が揃った凹凸が得られる。酸化亜鉛 系透明導電膜は、凹凸形状が屋根型をしており、太陽電 他の入射光側電極(いわゆる表面電極)として好適であ り 光閉じ込め効果が高い。また、傾きが比較的なだら かな屋根型であるので、該透明導電膜上に非晶質シリコ ン層を綺麗した場合、非晶質シリコン層が形成されない 部分は極めて少なく、太陽電池として好適な連続した非 **温賀シリコン層となる。**

【0019】また、酸化亜鉛系透明導電膜は、太陽電池 の裏面弯極にも使用でき、裏面弯極にも用いることでさ ちに光閉じ込め効果を高めることが期待できる。酸化チ タン膜は、基板ガラスからのアルカリ分や水分の鉱散を 防止する効果もあり、酸化亜鉛系透明導電膜の劣化を防 止できる。その結果、本発明の透明導電膜付き基体を用 いた太陽電池は信頼性が向上する。

[0020]

【実施例】 [例1] プラズマ溶射法で作製したTiO $y_{xx}(x=0,06)$ ターゲットをマグネトロンDCス 50 パッタ装置にセットした。ガラス基板上に、アルゴンガ (4)

ス(A_F)と酸素ガス(O_2)の混合ガス($A_F:O_2=4:1$ (体積比))を導入して、スパッタ圧0:4Paとして、1mm厚のシリカガラス基板上に T_1O_2 膜を3nm成膜した。

5

【0021】続いて、ホットプレス法で作製した3原子%のGaが添加された2nO(Ga/(2n+Ga)=3原子%)焼結体ターゲット(以下、G2Oターゲットという)を用いて、Arを導入して、スパッタ圧り、4Paとして、3原子%のGaが添加された2nO鰻(以下、G2O腹という)を700nmの鰻厚でTiO,農に接して成贖し、透明導電鰻付きガラス基板を得た。なお、TiO,膜成膜時およびG2O膜の基板温度は250℃とした。

【0022】得られた透明導電膜付きガラス基板の比抵抗は、8×10¹⁰ - cmであった。波長550nmでの積分球を用いて測定した全透過率(T₁)は基板込みで85%であった。ヘーズ率(H)は10%であった。なお、ヘーズ率(H)は、H=((T₁-T₂)/T₁)×100で求めた値であり、2%以上であることが好ましく、上限は特に限定されないが実用上30%以下であった。なた。大い対象しい。また、T₂は光路上の透過率である。

【①①23】得られた透明導電膜付きガラス基板の透明 導電膜表面を電子顕微鏡により観測すると、表面に屋根型の凹凸構造を有することが確認された。また、得られた透明導電膜付きガラス基板を切断し、断面を電子顕微鏡により観測すると、GZO膜は連続膜であることが確認された。また、透明導電膜をX線回折分析すると、

(①①2) 面に由来するビークが大部分であり、基板から垂直方向に配向した膜であることが確認された。また、AFM(原子間力顕微鏡)を用いて、面租度を測定した結果、R。は30 nmであった。このとき、カットオフ値は評価長さの3分の1とした。また、用いたTiO、膜の光学特性を調べるため、前記と同様にして別に約100 nmの機厚のTiO、膜を成膜した。その結果、波長550 nmでの屈折率は、2.4 であり、消衰係数は、 1×10^{-1} であった。

【 0 0 2 4 】 [例 2] 例 1 における T i O, ... (x = 0.06) ターゲットの代わりに、 T i 金属ターゲットを用い、 A r と O, の混合ガス(A r : O, = 1 : 4(体 40 補比))を導入し、その他の条件は例 1 と同様して T : O, 膜を 5 n m の 膜厚で 成膜した。 なお、 T i O, 膜の 成膜 速度は、 例 2 の場合を 1 とすると、 例 1 の場合は 5 であった。

【0025】次に、例1と同様にしてT10,腹に接して勝厚700nmのG20膜を積層し、透明導電膜付きガラス基板を得た。得られた透明導電膜付きガラス基板について、例1と同様にして測定した結果、比抵抗は8

×10 10・cm、T,は基板込みで85%。目は10%であった。透明導電膜の表面凹凸構造、G20膜の連続性および配向性も例1と同様であった。例1と同様に 測定したR,は28nmであった。

【0026】[例3] (比較例)

1 mm厚のシリカガラス基板上に、G2Oターゲットを用い、Arを導入して、スパッタ圧①、4Paとして、G2O膜を700 nmの機厚で成膜し、透明導電機付きガラス基板を得た。なお、このときの基板温度は250 でとした。得られた透明導電膜付きガラス基板の比抵抗は、8×10⁻¹Ω・cmであった。T。は基板込みで85%であり、Hは約0%であった。

【0027】得られた透明導電膜付きガラス基板の透明 導電膜表面を電子顕微鏡により観測すると、表面には凹 凸構造がほとんど確認されなかった。また、透明導電膜 をX線回折分析すると(002)面に由来するビークが 大部分であり、基板から垂直方向に配向した膜であるこ とが確認された。また、例1と同様に測定したR。は5 nmであった。

20 【①①28】【例4】例2で得られた透明導電機付きガラス基板の透明導電膜上に、光電変換層として、p-1-n接合を有するアモルファスS」層をプラズマCVD法により400nm論層した。このときの基板温度は300℃とした。次いで、該光電変換層の上に、前記G2Oターゲットを用いて、Arを導入して、スパッタ圧の、4Paとして、スパッタ法により50nmのG2O膜を成膜した。最後に、裏面電極として、Arターゲットを用いて、Arを導入して、スパッタ圧の、4Paとして、ズパッタ法により200nmのAr膜を積層し、非晶質シリコン太陽電池Aを作製した。

【①①29】一方、前記非晶質シリコン太陽電池Aの作製において、例2で得られた透明導電機付きガラス基板の代わりに例3で得られた透明導電機付きガラス基板を用いた以外は前記と同様にして各層を積層し、非晶質シリコン太陽電池Bを作製した。 得られた太陽電池AおよびBに、ソーラーシュミレータでAM(エアマス)ー1の光を照射し、短絡電流、関放端電圧、曲線因子の測定結果から光電変換効率を求めた。その結果、非晶質シリコン太陽電池Bの光電変換効率を1.00としたとき、非晶質シリコン太陽電池Aの光電変換効率は1.1

さ、非晶質ンリコン太陽電池Aの光電変換効率は1. 5であった。

[0030]

【発明の効果】本発明の適明導電膜付き基体は、適明導 電膜表面に凹凸構造を有しているため、非晶質シリコン 太陽電池の透明電極として用いることにより、良好な光 閉じ込め効果を発揮し、高い光電変換効率を有する非晶 質シリコン太陽電池を得ることができる。